



Strona główna > Wyposażenie serwisu > Sprzęt lutowniczy > Sita BGA
> Sita BGA TWTK-BGAP-24

Sita BGA TWTK-BGAP-24

ID produktu: 1873

Cena netto: **42,28 PLN**

Cena brutto: **52,00 PLN**

Waga: **0,01 kg**

Opis produktu:

Sita BGA TWTK-BGAP-24 jest 24 układową matrycą do naprawy kulek po demontażu układów BGA obsługująca układy w telefonach Samsung oraz Motorola. Na liście układów obsługiwanych można znaleźć: V600 UEM, E680 Flash, V66 Flash, A760 CPU, E680 CPU, V66/V60 CPU, E680 Flash Fan, 998/V66/V70 IC, V70, L2000/998+ Flash, L2000/998 MF/UEM, T2688 MF, 923/998 oraz T18/T28 IC, V70 MF, T191/998 UEM, V300 CPU, V300 Flash, V300 UEM, A760 RAM, 998 BM, 928 CPU, A760 UEM oraz A70 Flash. Kliknij aby zobaczyć pełnowymiarowe zdjęcie - [LINK](#)

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 17 227 00 25

Infolinia: 0 801 671 717

E-mail: biuro@multi-com.pl

Skype: Multi-COM

Adres:

Multi-COM Sp. z o.o.

ul. Stanisława Krzaklewskiego 31b

36-100 Kolbuszowa

POLSKA

[Przejdź do produktu](#)

